研究室 教育センター

教員 吉田福蔵

カテゴリー



熱刺激電流スペクトルのトラップ状態可視化技術 による機能性材料の評価

現在、機能性材料の研究・開発は、半導体材料、有機半導体デバイス、有機太陽電池、電気絶縁材料、セラミック材料、生体 材料等いろいろな分野で活発に行われている。熱刺激電流(Thermally Stimulated Current:以後、TSC)法は、材料の基礎及び 機能開発に必要な物性評価、そして電子デバイス素子の開発として、分野横断的に適用範囲が拡大している。TSC計測は材 料中に凍結された電荷を、一定の昇温速度で材料を加熱することで、外部回路に流れる電流を計測するといった極めてシンプ ルな手段である。検出した信号(TSCスペクトル)は、温度に対して起伏を示し、一般的には大小・複数のピークが観測される。 つまり、TSCスペクトルのピークを解析することで、圧電材料、環境材料等の性能改善、電気物性評価に必要なトラップや緩和 過程等の情報を得ることができる。



